TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
cesi-6030

外形尺寸

内径 d	150 mm
外径 D	225 mm
宽度 B	35 mm

型号 cesi-6030
分类：silicon nitride ceramic bearings 1
数据表由本地产品数据库自动生成。

规格

参数	数值
倒角尺寸	2.1 mm
最小负载系数	0.025
外壳基台直径	215 mm
轴或外壳圆角半径	2 mm
凹槽直径	205.3 mm
肩部直径	174.15 mm
计算系数	15.9
轴支座直径	160 mm
测量系统	公制
轴承类型	球类
载荷方向	径向
密封类型	开式
内径	150 mm
外径	225 mm
宽度	35 mm
套圈材料	氮化硅
球体材料	氮化硅
动态径向载荷（Cr）	14050 lbf
静态径向载荷（C0r）	14050 lbf
最大转速（X1000 转/分钟）	0.304
润滑	不带
最高温度	1472 ° F
疲劳负荷极限	3.9 lbf
参考速度	6000 r/min
重量	1716.00 g